

デバイス増設ユニット

デバイス増設ユニット

1.概要

デバイス増設ユニット N8541-28 (ラックマウント用)には、内蔵デバイスを最大 4 台搭載可能。

1 台のサーバから最大 2 台のデバイスを接続可能。

2 台のサーバに接続し、デバイス増設ユニットを共有可能。

デバイス増設ユニット(ラックマウント用)は、Ultra SCSI(Wide)インタフェースを 2 つ装備。

サーバ本体との接続は SCSI コントローラ(本体標準 SCSI I/F,N8503-42/-55)を経由して行う。

オプションの電源ユニット(N8581-21)を追加することで電源を冗長構成にすることが可能。電源はホットスワップ対応。

型名	製品名	U 数	備考
N8541-28	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	2U	内蔵デバイスを 4 台まで搭載可能

50 ピンのバックアップ装置

型名	製品名	備考
N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB
N8551-25	内蔵3.5" MO	128MB/230MB/640MB
N8551-14	内蔵DLT	20GB,デバイスベイ2スロット占有
N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6,デバイスベイ2スロット占有
N8551-21	内蔵TRAVAN	10GB

68 ピンのバックアップ装置

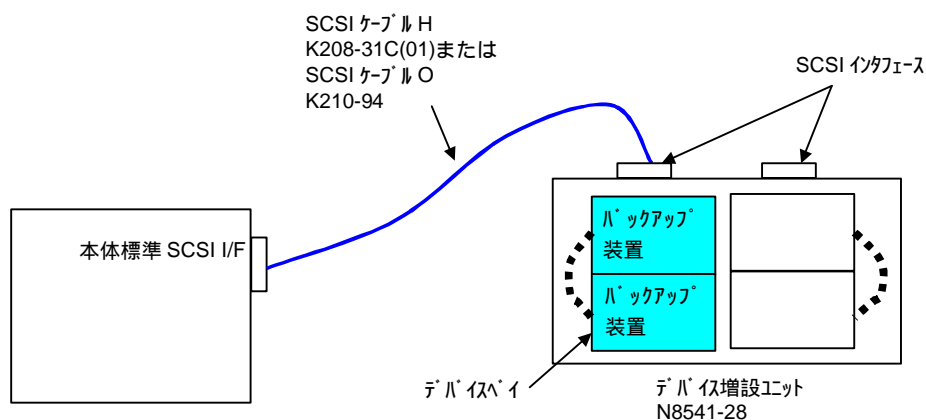
型名	製品名	備考
N8551-17	内蔵DLT	35GB,デバイスベイ2スロット占有
N8551-19	内蔵AIT	25/35GB
N8551-20	内蔵AIT集合型	100GB(25GB×4), デバイスベイ2スロット占有
N8551-28	内蔵AIT	50GB
N8551-29	内蔵AIT集合型	200GB(50GB×4), デバイスベイ2スロット占有
N8551-26	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3/DDS4,20GB
N8551-27	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/ DDS3/DDS4,20GB×6,デバイスベイ2スロット占有

2.機能仕様

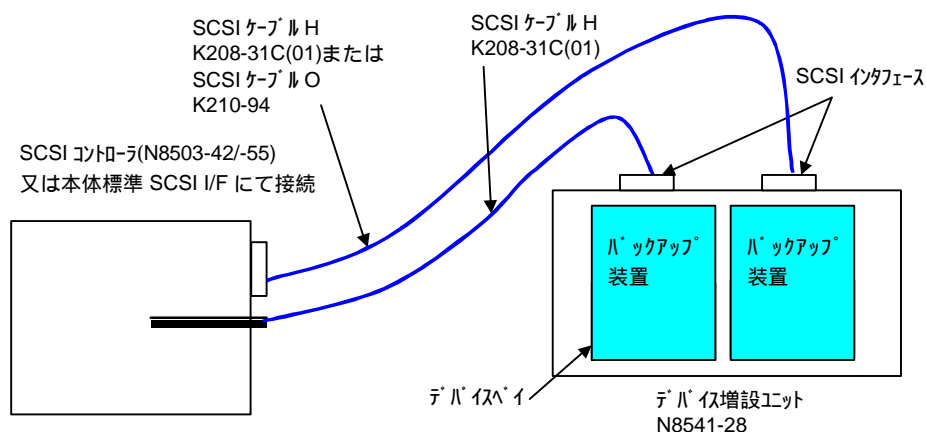
		N8541-28
外形寸法		494(W) × 650(D) × 88.9(H)mm
質量(kg)		10
電源電圧(V)		100V ± 10%
電源周波数(Hz)		50/60Hz ± 1Hz
消費電力(VA)		200VA
発熱量(J/h)		973500J/h
動作環境	温度	5-40
	湿度	20-80 %
コンセント		二極平衡アース付
外部インターフェース		Ultra SCSI(Wide) × 2

3.接続形態

1 台のサーバから接続する場合

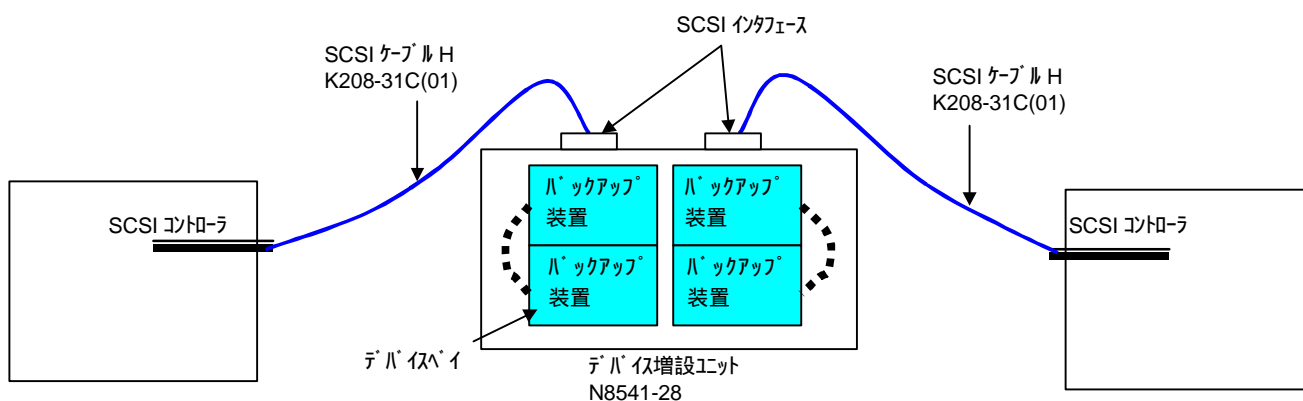


* デバイスベイを 1 スロット占有するバックアップ装置を 2 台接続したい場合の例



* デバイスベイを 2 スロット占有するバックアップ装置を 2 台接続したい場合の例

2 台のサーバから共有して接続する場合

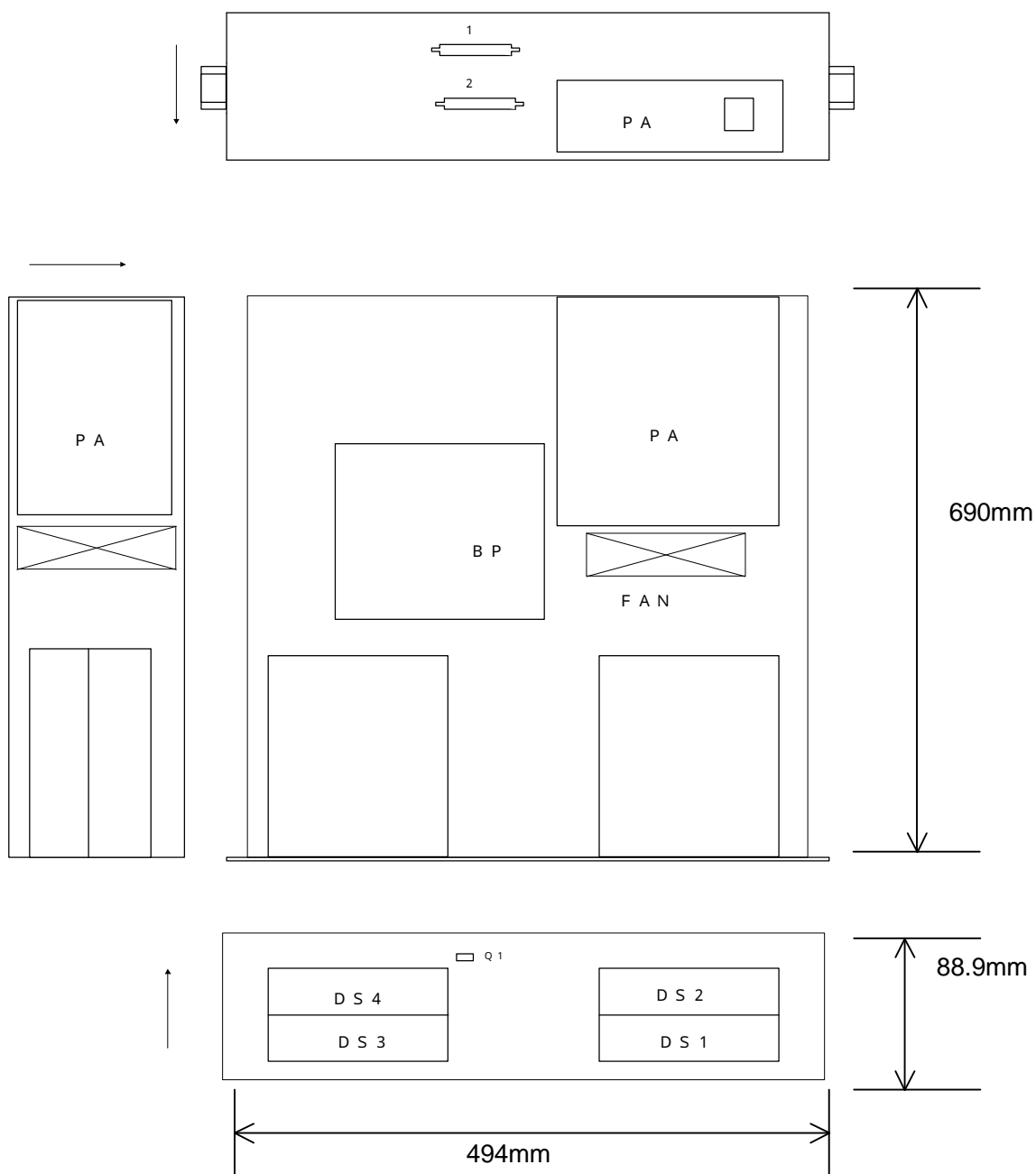


K208-31C(1A)-1.5m、K208-31C(02)-2.0m は N8541-28 専用

4.注意事項

- ・ デバイス増設ユニットと接続する為の SCSI ケーブルは、別途手配が必要。
- ・ 50 ピンのバックアップ装置と 68 ピンのバックアップ装置は同じ系統内では混在不可。
- ・ 1 台のサーバからは最大 2 台のデバイスを接続可能。(DS1,2 と DS3,4 は接続不可)

5.外観図



(N8541-28) 筐体サイズ 494mm(W) × 690mm(D) × 88.9mm(H)